



Elephantech

最先端の組込み技術、IoT技術にフォーカスした 総合技術展「ET2017」で展示します

2017年11月10日

エレファンテック株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：清水信哉）は、2017年11月15日（水）～11月17日（金）パシフィコ横浜で開催される最先端の組込み技術、IoT技術にフォーカスした総合技術展「ET2017」にて、マクニカ・富士エレクトロニクス様のブースで、製品展示を行います。

完全な型レス・短納期を実現したインクジェット印刷フレキシブル基板「P-Flex®」は、IoTデバイス、製造機械、医療機器などで利用が進んでいます。

総合技術展ET2017 開催概要

URL:<http://www.jasa.or.jp/expo/>

会期：2017年11月15日（水）～17日（金） 10：00～17：00（最終日は10：00～18：00）

会場：パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

入場料：1,000円（来場事前登録及び招待状持参で無料）

主催：一般社団法人組込みシステム技術協会

ブースおよび展示物

ブース：B-35(マクニカ・富士エレクトロニクス)

展示：インクジェット印刷フレキシブル基板「P-Flex®」の新ラインナップである50μm厚基材サンプル、センサーモジュール基板等



組込み総合技術展

Embedded Technology 2017

会社概要

名称	エレファンテック株式会社
代表	代表取締役 清水信哉
設立	2014年1月（2017年9月4日にAglC株式会社からエレファンテック株式会社に商号変更）
資本金	7億5690万円（資本準備金を含む）
所在地	東京都文京区本郷 5-25-18, ハイテク本郷ビル 1F
URL	https://www.elephantech.co.jp
主な事業内容	プリントド・エレクトロニクス製造技術の開発、製造サービス提供

2017年11月10日現在

本件に関するお問い合わせ先

エレファンテック株式会社 広報担当

メールアドレス：contact@elephantech.co.jp